

# JPCA Show 2026

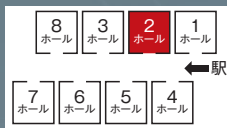
## 電子機器トータルソリューション展



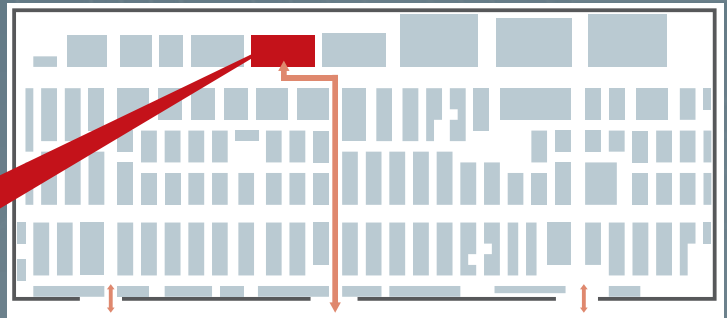
東2ホール  
小間番号: 2D-36

開催日時 **2026/6/10 (水) ~ 12 (金) 10:00~17:00**

場所 **東京ビッグサイト  
東2ホール**



小間番号  
**2D-36**



[ お問い合わせ先 ] 三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部 TEL.03-3218-6555 三菱電機FAサイト [www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

### 会場のご案内



- **りんかい線**

新木場駅	約 5分	国際展示場駅 (下車徒歩約 7分)
大崎駅	約 14分	
- **ゆりかもめ**

新橋駅	約 22分	東京ビッグサイト駅 (下車徒歩約 3分)
豊洲駅	約 8分	
- **バス**

[都営バス]		
東京駅八重洲口	約 40分	(東 16 系統、豊洲駅前経由)
東京駅丸の内南口	約 40分	東京ビッグサイト (都 05-2 系統、勝どき駅前経由)
門前仲町	約 35分	(門 19 系統、豊洲駅前経由)
- **空港バス (リムジンバス)**

羽田空港	約 25分	東京ビッグサイト	各交通機関をご利用の際は、最新の運行状況をご確認ください。
------	-------	----------	-------------------------------

東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1  
TEL:03(5530)1111 (代表)

## ごあいさつ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品にひとかたならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、来る6月10日(水)より6月12日(金)まで、東京ビッグサイトにて「JPCA Show 2026」が開催されます。

弊社は、「より幅広いソリューション提供でプリント基板製造分野をリードする」をテーマに、半導体サブストレートへの穴加工を高速・高精度かつ安定的に実現する新型基板穴あけ用CFレーザ加工機『GTF6シリーズ』の実機を出展いたします。また、発売以来多くのお客様にご好評いただいております基板穴あけ用CFレーザ加工機『GTW6シリーズ』および微小径加工用UVレーザ加工機『GTF5-UVPシリーズ』をサイネージにて紹介いたします。さらに、従来のプリント基板製造を革新する、独自の銅ナノ材料を活用し、配線およびビアのシード層を形成するインクジェット印刷装置(※)を実機展示いたします。

つきましては、ご多忙中とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

令和8年4月吉日

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部長 長谷川 寛

※エレファンテック株式会社製

## PCBソリューション



### マザーボード・パッケージ基板のビア加工

基板穴あけ用レーザ加工機

発振器

fθレンズ

ガルバノスキャナ



銅ナノインクによる配線・ビアのシード層形成  
インクジェット印刷装置

高精度化

高生産性

低環境負荷

難加工

歩留まり向上

工程削減

三菱電機は、より幅広いソリューション提供で  
プリント基板製造分野をリードしていきます



### 基板穴あけ用レーザ加工機

ML605GTF6-5500UXM 【実機展示】  
ML605GTW6-5500U 【サイネージ展示】  
ML605GTF5-UVP 【サイネージ展示】  
高出力深紫外ピコ秒レーザ加工機(開発品) 【パネル展示】



### インクジェット印刷装置 <エレファンテック製>

DK100 【実機展示】  
RK100 【サイネージ展示】  
RK1000 【サイネージ展示】

展示会来場  
事前登録

<https://www.jpca-show.com/show2026/index.html>  
※公式サイトよりe招待券(無料)をお申込みください。

